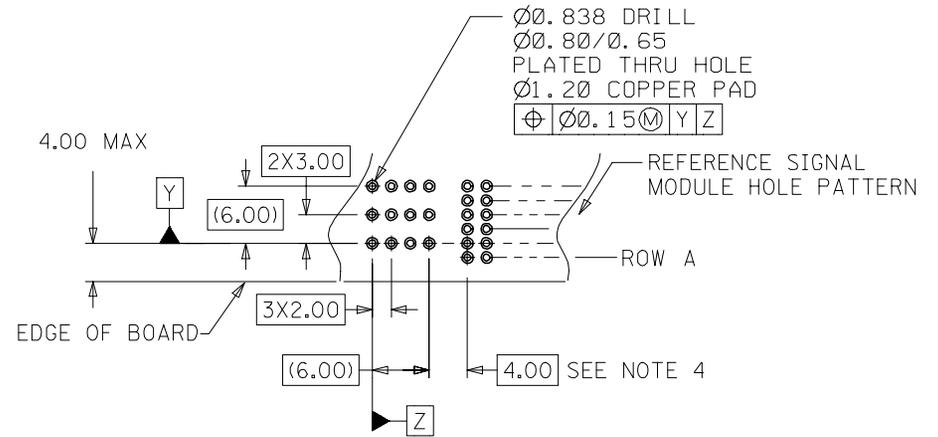


NOTES:

1. MATERIALS:
HOUSING - LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS-FILLED, UL 94V-0, COLOR BLACK
TERMINAL - COPPER ALLOY
2. FINISH:
ASSEMBLIES WITH PRESSFIT TAILS:
0.76 MINIMUM SELECTIVE GOLD (Au) IN CONTACT AREA,
SELECTIVE TIN/LEAD (Sn/Pb) ON PC TAILS
OVER NICKEL (Ni) UNDERPLATE OVERALL.
ASSEMBLIES WITH SOLDER TAILS:
0.76 MINIMUM SELECTIVE GOLD (Au) IN CONTACT AREA,
SELECTIVE TIN (Sn) ON PC TAILS
OVER NICKEL (Ni) UNDERPLATE OVERALL.
3. THIS PART CONFORMS TO MOLEX PRODUCT SPECIFICATION PS-73670-9999.
4. THIS DIMENSION MUST BE A MULTIPLE OF 4.00mm.
5. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS AND ARE FOR LAYOUT PURPOSES ONLY.
6. DIMENSIONS AND TOLERANCES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



PCB LAYOUT: COMPONENT SIDE
RECOMMENDED PCB THICKNESS: 1.60 MIN
(FOR SOLDER TAIL AND PRESS FIT)

MODIFY FINISH EC NO: UCP2007-1348 TDRWNMSIBARRA 2006/12/29 CHKD:BBARKER 2007/01/04 APPR:SMILLER 2007/01/05	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
			mm	INCH	DRAWN BY JRP	DATE 199/07/22	TITLE SALES ASSEMBLY HDM DAUGHTERCARD POWER MODULE		
		4 PLACES ± --- ± ---	3 PLACES ± --- ± ---	CHECKED BY PAR	DATE 1996/07/22				
		2 PLACES ± 0.10 ± ---	1 PLACE ± 0.25 ± ---	APPROVED BY CAB	DATE 1996/07/22	MOLEX INCORPORATED			
	ANGULAR ±1/2°	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		MATERIAL NO. SEE SHEET 2	DOCUMENT NO. SDA-73651-****	SHEET NO. 1 OF 2			

MATERIAL NUMBER ASSIGNMENT

TAIL TYPE
 0 = SOLDER
 1 = PRESS FIT

73651- * * * *

PC TAIL LENGTH

CODE	DIM "P"
0	2.00
1	2.50
2	3.00
3	3.50
4	4.00
5	2.75

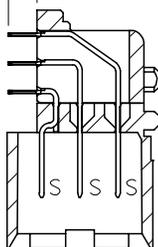
MATING LENGTH

10 = SSS	20 = MSS	30 = LSS
11 = SSM	21 = MSM	31 = LSM
12 = SSL	22 = MSL	32 = LSL
13 = SMS	23 = MMS	33 = LMS
14 = SMM	24 = MMM	34 = LMM
15 = SML	25 = MML	35 = LML
16 = SLS	26 = MLS	36 = LLS
17 = SLM	27 = MLM	37 = LLM
18 = SLL	28 = MLL	38 = LLL

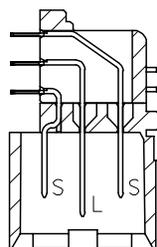
PRESSFIT TAILS AVAILABLE IN THESE LENGTHS ONLY

DIM. "P" ±0.25

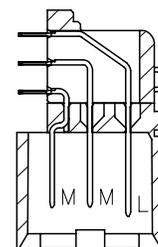
MATING LENGTH EXAMPLES



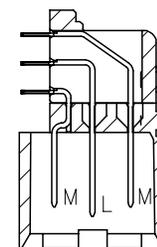
73651-XX10
TYPE SSS



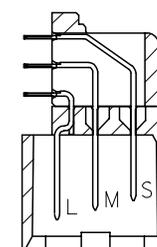
73651-XX16
TYPE SLS



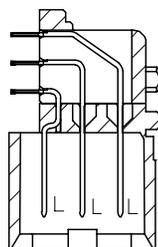
73651-XX25
TYPE MML



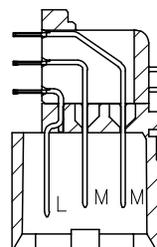
73651-XX27
TYPE MLM



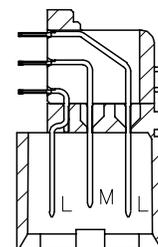
73651-XX33
TYPE LMS



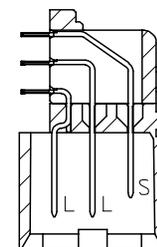
73651-XX38
TYPE LLL



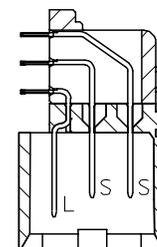
73651-XX34
TYPE LMM



73651-XX35
TYPE LML



73651-XX36
TYPE LLS



73651-XX30
TYPE LSS

UPDATE BORDER EC NO: UCP2007-1348 TTD:RWMSI:BARRA 2006/12/29 CHKD:BBARKER 2007/01/04 APPR:SMILLER 2007/01/05	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION															
		<table border="1"> <thead> <tr><th></th><th>mm</th><th>INCH</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>4 PLACES</td><td>± ---</td><td>± ---</td></tr> <tr><td>3 PLACES</td><td>± ---</td><td>± ---</td></tr> <tr><td>2 PLACES</td><td>± 0.10</td><td>± ---</td></tr> <tr><td>1 PLACE</td><td>± 0.25</td><td>± ---</td></tr> </tbody> </table>			mm	INCH	4 PLACES	± ---	± ---	3 PLACES	± ---	± ---	2 PLACES	± 0.10	± ---	1 PLACE	± 0.25	± ---	DRAWN BY JRP		DATE 199/07/22	TITLE SALES ASSEMBLY HDM DAUGHTERCARD POWER MODULE	
			mm	INCH																			
		4 PLACES	± ---	± ---																			
3 PLACES	± ---	± ---																					
2 PLACES	± 0.10	± ---																					
1 PLACE	± 0.25	± ---																					
ANGULAR ±1/2°		CHECKED BY PAR		DATE 1996/07/22																			
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		APPROVED BY CAB		DATE 1996/07/22	MATERIAL NO. SEE CHART		MOLEX INCORPORATED																
				DOCUMENT NO. SDA-73651-****		SHEET NO. 2 OF 2																	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9